



台塑勝高科技股份有限公司

FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION



2023年第一季 經營狀況說明

台塑勝高科技股份有限公司

FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION

(股票代碼:3532)

2023年6月6日

Notes Regarding the Forecasts

This material is prepared for the purpose of disclosure to general shareholders and investors and will not constitute an offer or solicitation of securities of the Company in any states or jurisdictions.

The estimate, expectation, forecast and other future information is prepared based on the information which is available for the Company as of today and on certain assumptions and qualifications(which includes our subjective judgment) and the actual financial performance or result may be substantially different from such future information contained in the material due to risk factors including domestic and global economic conditions, trend of semiconductor market and foreign exchanges.

本資料僅提供給股東及投資者參考用使用，並不構成本公司在任何國家或地區之證券要約或招攬目的。

本資料是依照特定的假設及目前可獲得之資訊 (包含我們的主觀判斷)去評估、預測及對未來之資訊之推估而成，而實際的財務表現及營運結果可能會因為未來國內外的經濟情況、半導體市場的趨勢變化及匯率變動等風險而有顯著不同。

內容大綱

★ Financial Overview(財務概況)

★ Silicon Wafer Market Environment
(矽晶圓市場環境)



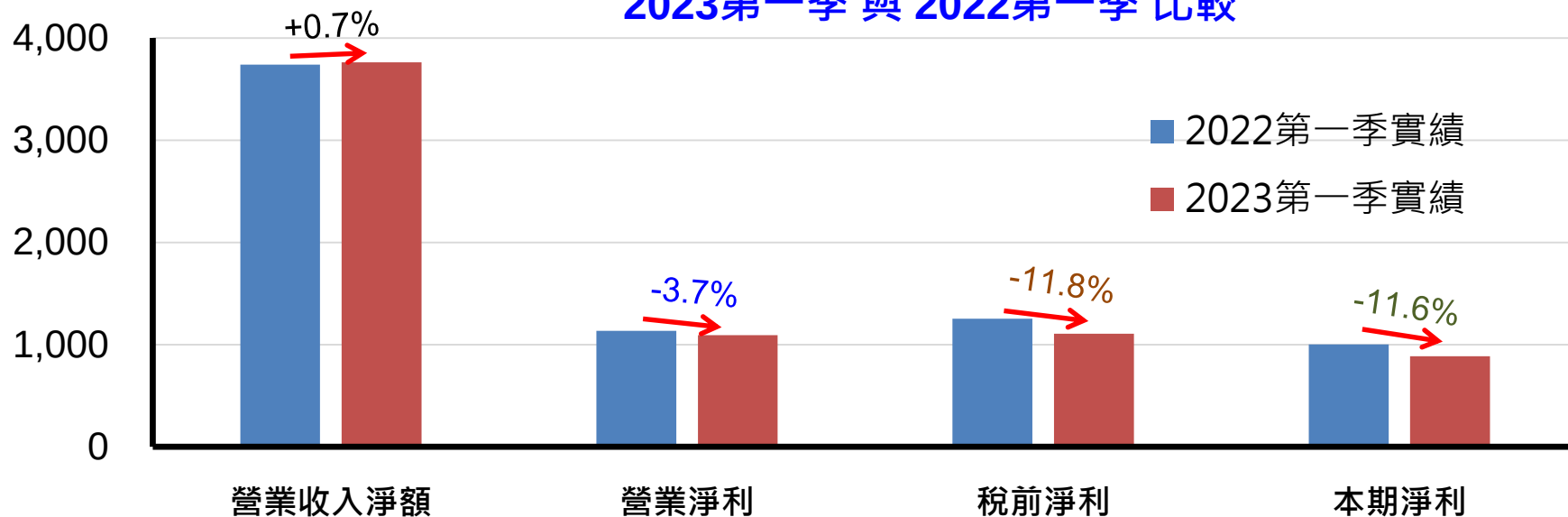


Financial Overview (財務概況)

1-1 經營實績

(新台幣百萬元)

2023第一季 與 2022第一季 比較



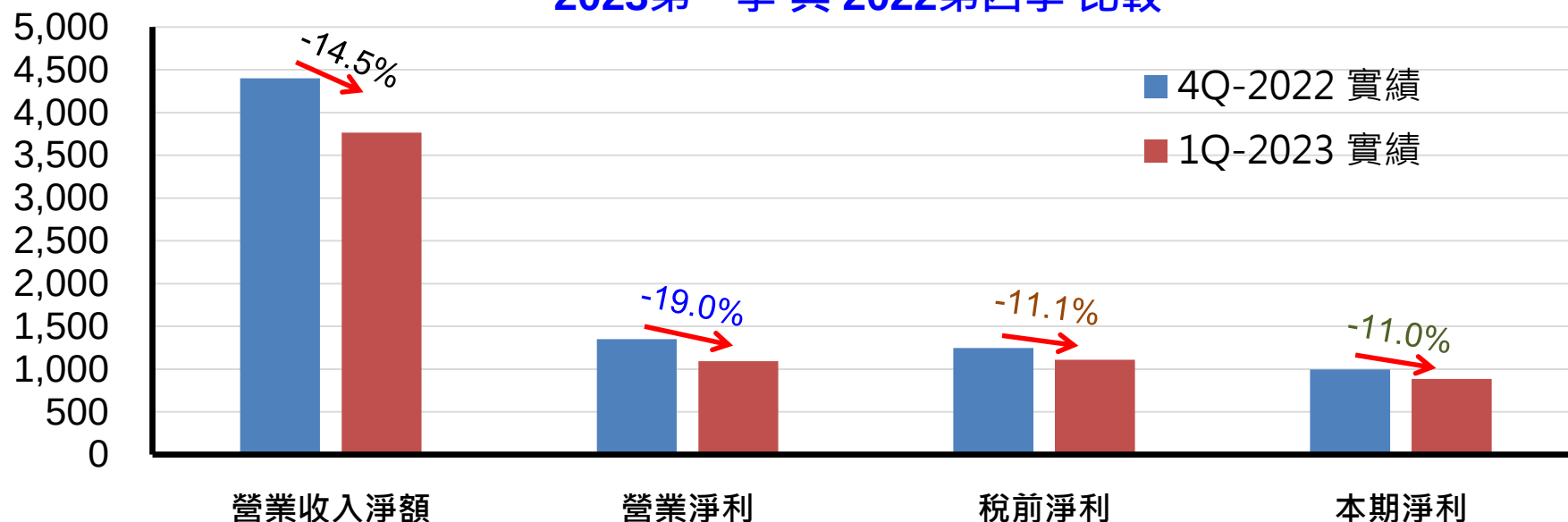
(新台幣千元)

經 營 實 績	2023第一季實績	2022第一季實績	差異
營業收入淨額	3,763,241	3,738,404	+0.7%
營業淨利	1,093,490	1,135,956	-3.7%
稅前淨利	1,107,288	1,254,726	-11.8%
本期淨利	885,981	1,001,987	-11.6%

1-1 經營實績

(新台幣百萬元)

2023第一季 與 2022第四季 比較



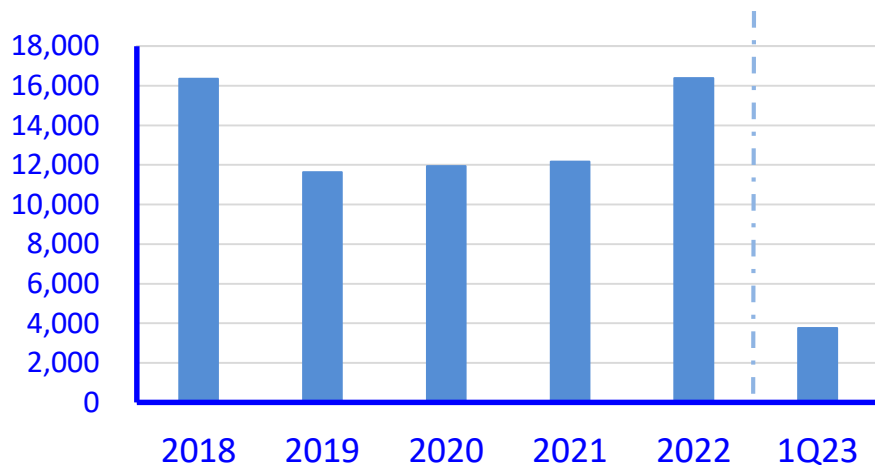
(新台幣千元)

經 營 實 績	2023第一季實績	2022第四季實績	差異
營業收入淨額	3,763,241	4,400,240	-14.5%
營業淨利	1,093,490	1,349,793	-19.0%
稅前淨利	1,107,288	1,245,362	-11.1%
本期淨利	885,981	995,490	-11.0%

1-2 經營實績摘要

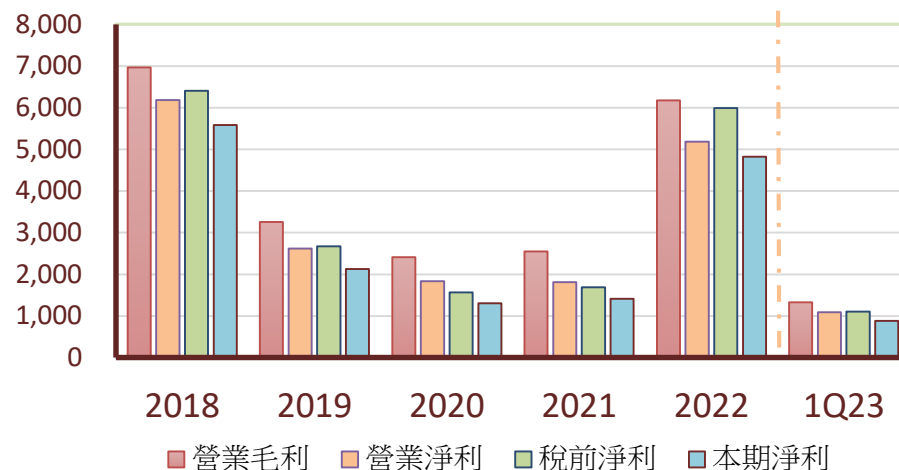
(新台幣百萬元)

營業收入淨額

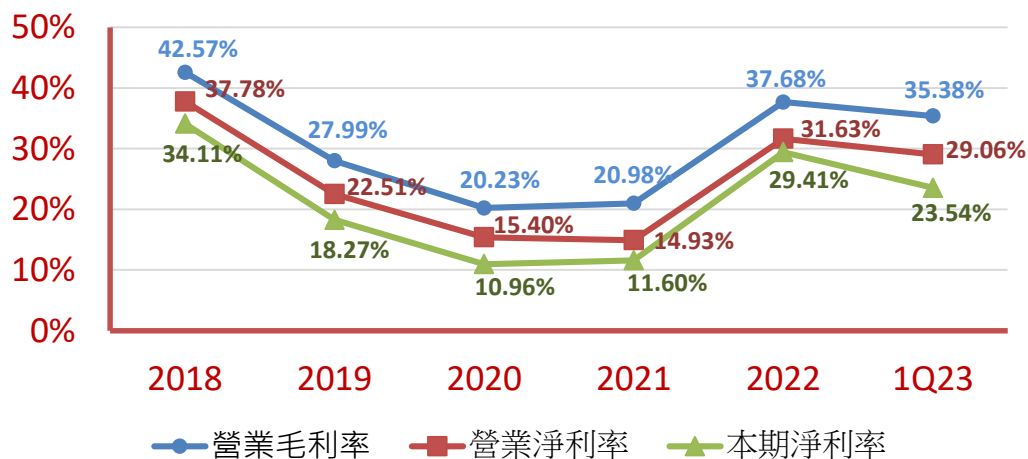


(新台幣百萬元)

獲利能力



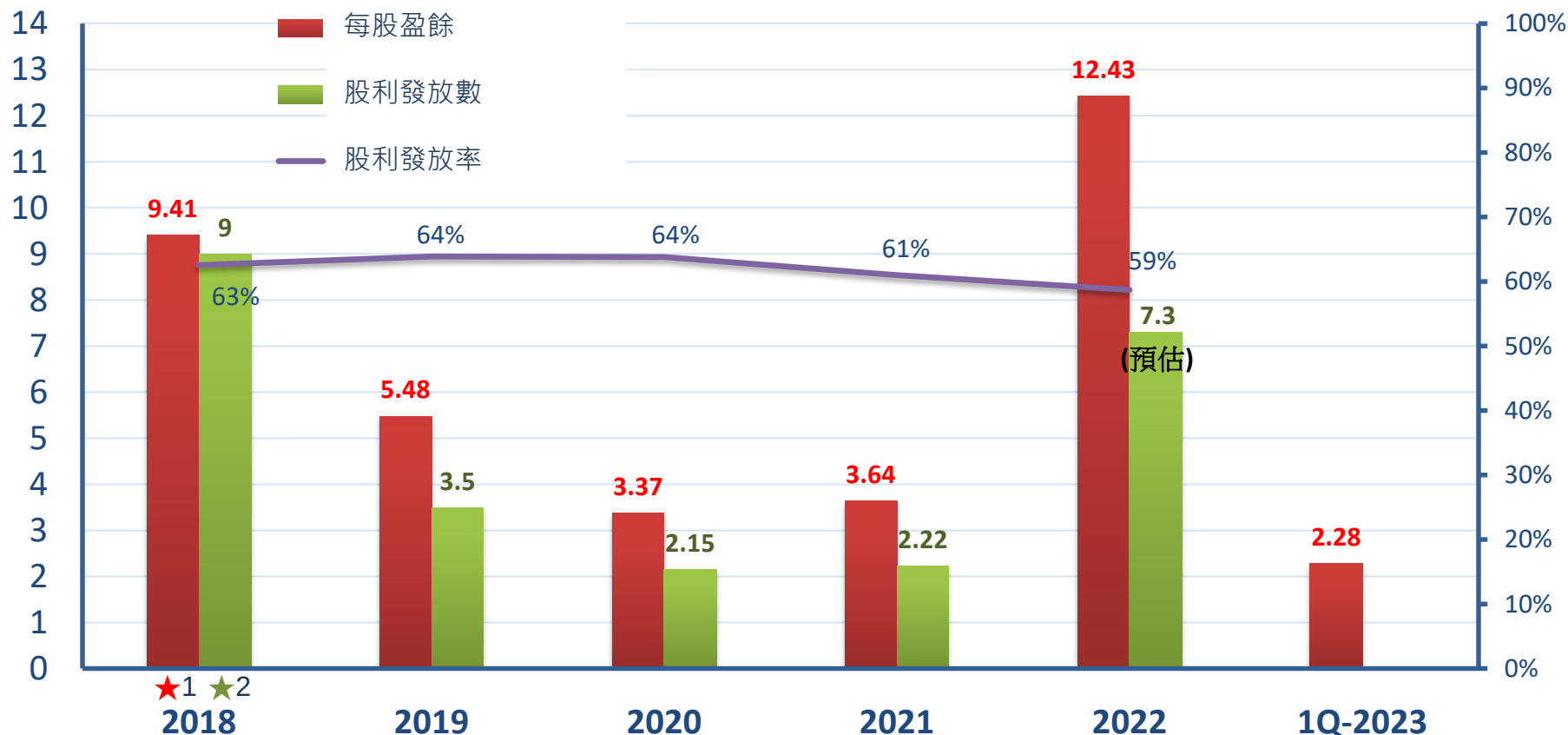
獲利率



1-3 每股盈餘及股利發放情形

每股盈餘及股利發放情形

(新台幣元)

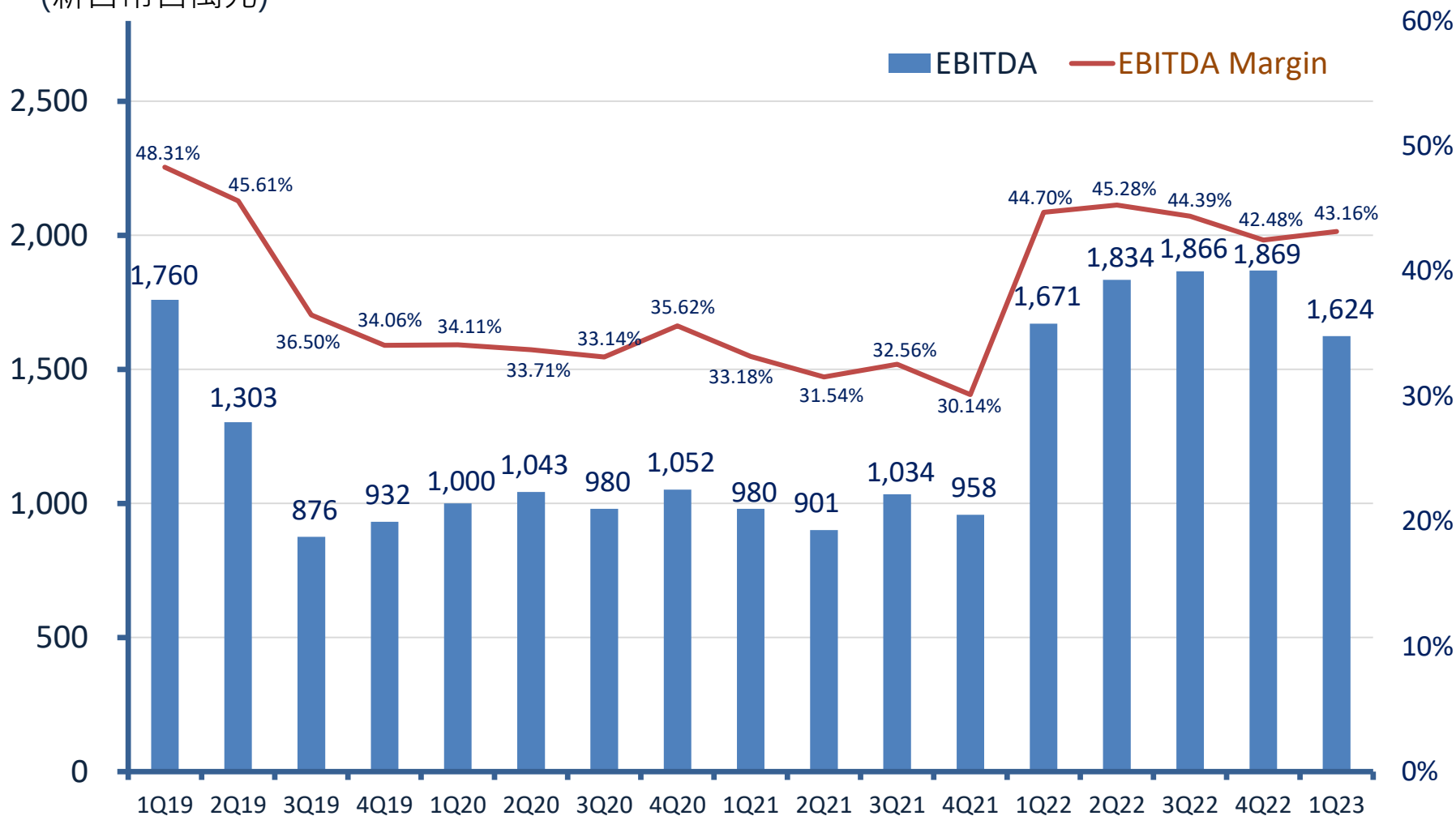


註：1.係依財報規定以加權平均普通股股數(593,163千股)計算之每股盈餘。

2.係以減資後新普通股股數(387,848千股)計算之股利發放數及股利發放率。

1-4 EBITDA-季趨勢

(新台幣百萬元)



Note : EBITDA (稅前息前折舊攤銷前獲利)=營業淨利 + 折舊 + 攤銷

EBITDA Margin(稅前息前折舊攤銷前獲利率)=EBITDA/營業收入淨額

1-5 合併綜合損益表

(新台幣千元)

	2019	2020	2021	2022	23第一季
營業收入淨額	11,636,040	11,934,697	12,166,313	16,392,965	3,763,241
營業毛利	3,257,055	2,414,007	2,552,473	6,176,465	1,331,526
營業毛利率	27.99%	20.23%	20.98%	37.68%	35.38%
營業淨利	2,619,363	1,837,644	1,816,019	5,184,723	1,093,490
營業淨利率	22.51%	15.40%	14.93%	31.63%	29.06%
營業外收入及支出	49,595	(269,667)	(124,586)	808,771	13,798
稅前淨利	2,668,958	1,567,977	1,691,433	5,993,494	1,107,288
本期淨利	2,125,798	1,307,911	1,410,770	4,821,749	885,981
本期淨利率	18.27%	10.96%	11.60%	29.41%	23.54%
每股盈餘(新台幣元)	5.48	3.37	3.64	12.43	2.28
股東權益報酬率	10.08%	6.42%	6.85%	21.11%	14.85%
折舊	2,249,977	2,235,048	2,054,465	2,052,844	529,483
EBITDA	4,870,912	4,075,605	3,872,896	7,239,890	1,623,590

註:EBITDA(稅前息前折舊攤銷前獲利)=營業淨利 + 折舊 + 攤銷

1-6 合併資產負債表

(新台幣千元)

	2019	2020	2021	2022	1Q23
現金及約當現金	6,624,751	7,860,058	9,283,087	10,808,861	7,301,330
應收帳款淨額	1,973,598	1,977,828	2,126,868	2,942,127	2,395,660
存貨淨額	2,891,305	2,967,506	2,886,367	3,511,191	3,721,946
不動產、廠房及設備	10,871,889	9,548,512	8,880,516	15,483,629	19,401,760
其他資產	454,571	747,404	544,607	3,262,236	4,200,209
資產總計	22,816,114	23,101,308	23,721,445	36,008,044	37,020,905
借款	-	-	-	-	-
應付帳款	513,717	527,798	540,443	742,172	560,935
合約負債	69,592	153,973	126,870	5,780,599	5,578,905
其他應付款	1,147,603	1,200,707	1,352,198	2,380,726	5,535,979
存入保證金	247	683	217	551,739	550,237
其他負債	690,186	872,119	848,961	1,720,760	1,910,131
負債總計	2,421,345	2,755,280	2,868,689	11,175,996	14,136,187
股本	3,878,483	3,878,483	3,878,483	3,878,483	3,878,483
資本公積	5,739,217	5,739,235	5,739,249	5,739,250	5,739,250
保留盈餘	10,750,979	10,708,095	11,264,299	15,259,875	13,314,563
其他權益	26,090	20,215	(29,275)	(45,560)	(47,578)
權益總計	20,394,769	20,346,028	20,852,756	24,832,048	22,884,718

1-7 合併現金流量表

(新台幣千元)

	2019	2020	2021	2022	23第一季
本期稅前淨利	2,668,958	1,567,977	1,691,433	5,993,494	1,107,288
收益費損項目	2,199,747	2,223,935	2,068,041	1,985,766	502,660
營業資產及負債之淨變動數	400,236	(147,298)	296,757	4,503,648	(795,968)
其他現金流入及流出	(905,400)	(71,627)	(282,731)	(228,961)	31,692
營業活動之淨現金流入	4,363,541	3,572,987	3,773,500	12,253,947	845,672
投資活動之淨現金流出	(1,597,714)	(986,949)	(1,454,048)	(10,390,718)	(4,346,291)
籌資活動之淨現金流出	(3,492,754)	(1,359,178)	(896,425)	(336,588)	(6,373)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,392	8,447	2	(867)	(539)
本期現金及約當現金淨增加(減少)	(725,535)	1,235,307	1,423,029	1,525,774	(3,507,531)



Silicon Wafer Market Environment (矽晶圓市場環境)

2-1 市場環境

■2023年第一季

- 數量 - 12吋矽晶圓用於記憶體仍處於修正階段。邏輯產品部分，客戶對矽晶圓用途需求不一。部份客戶有進行庫存調整，但矽晶圓庫存仍持續增加。
 - 8吋矽晶圓用於車用需求穩定，但消費性電子產品及工業用途需求仍處於調整階段，客戶矽晶圓庫存持續增加。
- 價格 - 12吋及8吋矽晶圓合約價持穩。

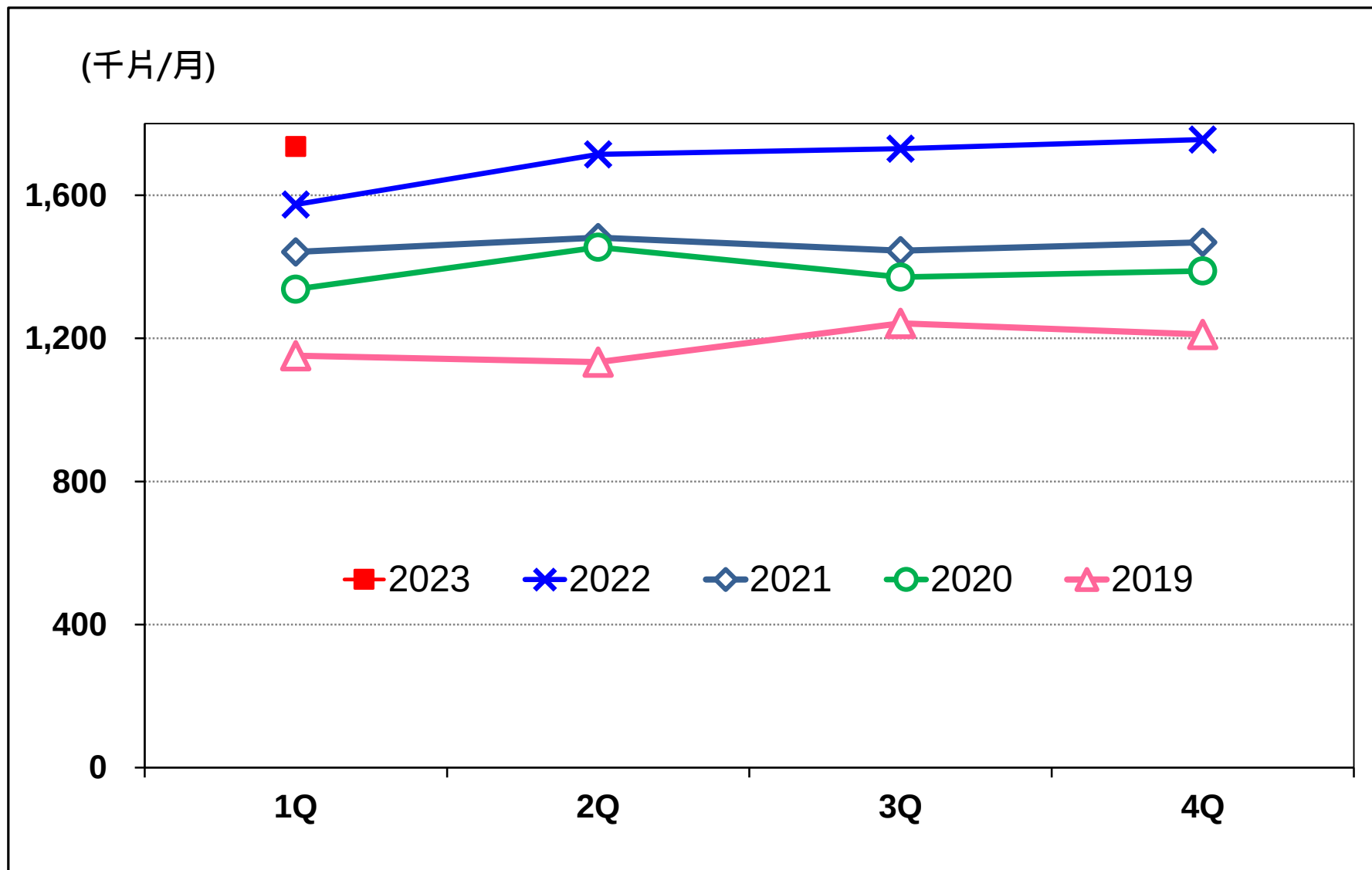
■2023年第二季預估

- 數量 - 12吋矽晶圓因客戶調整生產，記憶體和邏輯用途的銷售量低於預期。
 - 8吋矽晶圓於消費性電子產品及工業用途（不含車用）仍在調整階段。
- 價格 - 12吋及8吋矽晶圓合約價持穩。

■未來展望

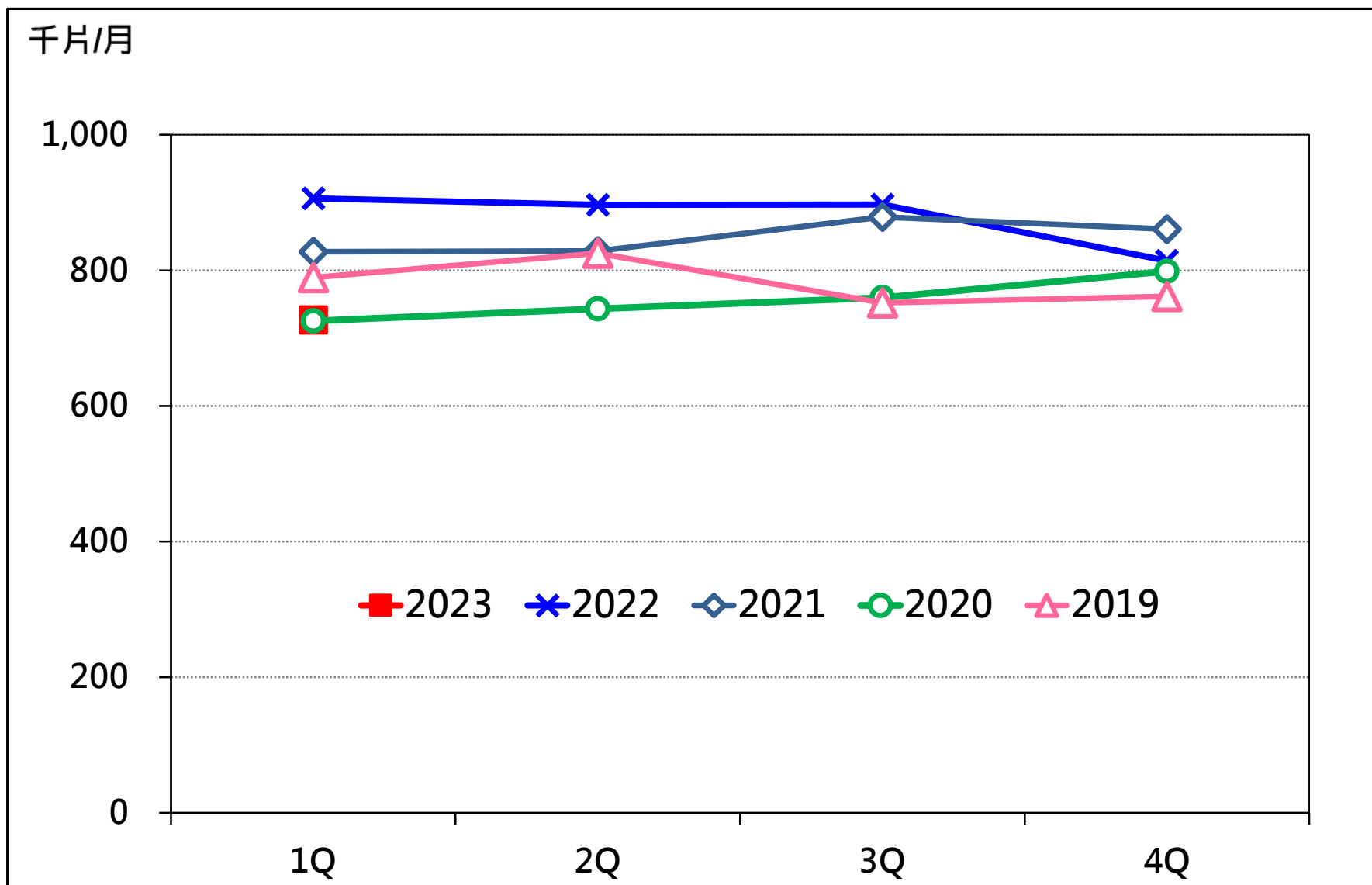
- 預估12吋矽晶圓需求將於2023年下半年觸底。但後續受惠數據中心、汽車、5G智慧手機和其他終端產品應用市場擴大，2024年起將逐步恢復成長動能。
- 8吋矽晶圓預計和12吋矽晶圓一樣，自2024年起恢復成長。

2-2 台灣12吋矽晶圓供給趨勢



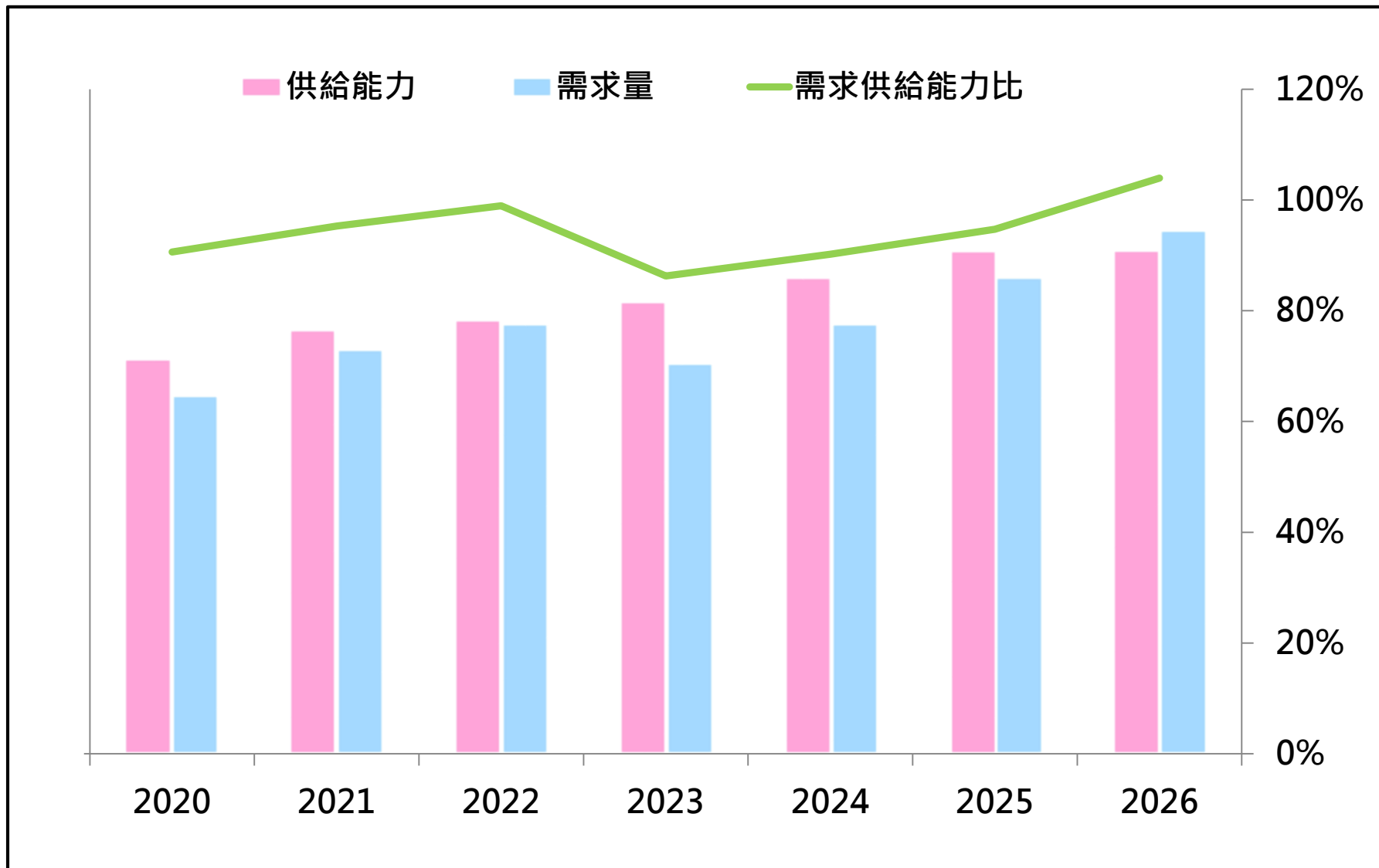
(出處：台塑勝高推估)

2-3 台灣8吋矽晶圓供給趨勢



(出處：台塑勝高推估)

2-4 全球12吋矽晶圓的供給能力與需求





Thank you

Have a nice day

Q&A

